

China-RoHS Compliance

(电器电子产品有害物质限制使用管理办法)



产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 爱普生 封装名称: SOP3B-8PIN JEITA:P-SOP08-03. 90x04. 90-1. 27 Lead(Pb) Free | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

但这只是因为保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。